

BGA Heat Sink - High Performance Device Specific - NXP



ATS Part#:	ATS-59003-C1-R0
Description:	32.00 x 50.00 x 12.00 mm BGA Heat Sink - High Performance Device Specific - NXP
Heat Sink Type:	NXP
Heat Sink Attachment:	maxiGRIP
Equivalent Part Number:	ATS-59003-C2-R0 Discontinued

**Image above is for illustration purpose only.*

Features & Benefits

- Designed for flip-chip processors such as NXP MPCs
- maxiGRIP™** attachment applies steady, even pressure to the component and does not require holes in the PCB
- Comes preassembled with high performance, phase changing, thermal interface material

Thermal Performance

AIR VELOCITY		@200 LFM 1.0 M/S	@300 LFM 1.5 M/S	@400 LFM 2.0 M/S	@500 LFM 2.5 M/S	@600 LFM 3.0 M/S	@700 LFM 3.5 M/S	@800 LFM 4.0 M/S
THERMAL RESISTANCE	Unducted Flow	3.8 °C/W	3 °C/W	2.6 °C/W	2.3 °C/W	2.1 °C/W	2 °C/W	1.9 °C/W
	Ducted Flow	2.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Product Detail

Schematic Image	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension D	TIM	Finish
<i>*Image above is for illustration purpose only.</i>	32.00 mm	50.00 mm	12.00 mm	71.3 mm	T766	BLACK-ANODIZED
Notes: - Dimension A and B refer to component size. - Dimension C is the heat sink height from the bottom of the base to the top of the fin field. - ATS-59003-C2-R0 is the exact heat sink assembly with an equivalent thermal interface material (Saint Gobain C1100F). NOTE: Saint Gobain C1100F is discontinued effective 12/31/10. - Thermal performance data are provided for reference only. Actual performance may vary by application. - ATS reserves the right to update or change its products without notice to improve the design or performance. - ATS certifies that this heat sink assembly is RoHS-6 and REACH compliant. - Optional maxiGRIP™ Installation/Removal Tool Set P/N: MGT170 - Contact ATS to learn about custom options available.						

For more information, to find a distributor or to place an order, please contact us at 781-769-2800 (North America), sales@qats.com or www.qats.com.

© 2013 Advanced Thermal Solutions, Inc. | 89-27 Access Road | Norwood MA | 02062 | USA



Rev - 230517



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.